Family list 2 family member for: JP7159811 Derived from 1 application

1 LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Inventor: KARAKAMA SHUNSAKU

EC: IPC: G02F1/1335; G02F1/133; G02F1/1343

(+11)

Publication info: JP3216379B2 B2 - 2001-10-09 JP7159811 A - 1995-06-23

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Applicant: SONY CORP

### LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent number: JP7159811 Publication date: 1995-06-23

Inventor: KARAKAMA SHUNSAKU

Applicant: SONY CORP

Classification:

- international: G02F1/1335; G02F1/133; G02F1/1343; G02F1/1345; G02F1/136; G02F1/1368; H01L29/78; H01L29/786;

G02F1/13; H01L29/66; (IPC1-7): G02F1/136; G02F1/133: G02F1/1335: H01L29/786

G02F1/133; G02F1/1335; H01L29/78

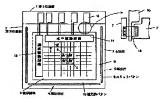
- european:

Application number: JP19930340042 19931207 Priority number(s): JP19930340042 19931207

Report a data error here

#### Abstract of JP7159811

PURPOSE: To suppress the hillock of guard ring metallic films disposed at an active matrix type liquid crystal display device. CONSTITUTION: This active matrix type liquid crystal display device has a first substrate 1 which has a display region 3 and a peripheral region 4, a second substrate 2 which has a counter electrode and is arranged to face the first substrate 1 apart a prescribed spacing and a liquid crystal layer which is held in the spacing therebetween. Matrix-form pixel electrodes 5 and thin-film transistors 6 as switching element for driving these electrodes are integrated and formed in the display region 3. The metallic films 7 to serve as the guard rings to enclose the display region 3 are formed in the peripheral region 4. The metallic films 7 consist of assemblies of partial pieces 9 finely segmented by slit patterns 8. The film stresses are relieved and the hillock is suppressed by finely segmenting the metallic films 7.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

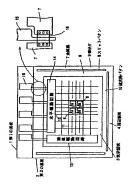
## (11)特許出願公開番号 特開平7-159811

(43) 公願日 平成7年(1995) 6月23日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡
G02F	1/136	500					
	1/133	550					
	1/1335	500					
H01L 2	9/786						
			9056-4M	HOIL	29/ 78	3 1 1	A
				審査請求	未請求	請求項の数 5	FD (全 7 頁
(21)出職番号		特職平5-340042		(71)出顧人	0000021	85	
					ソニー	朱式会社	
(22)出版日		平成5年(1993)12		東京都	品川区北品川67	「目7番35号	
				(72)発明者	唐鎌 (	<b>变作</b>	
						(国分市野口北 ( (会社内	5番地1号 ソニ・
				(7A) (P-100 A		鈴木 晴敏	
				0.4714=70	71 -32.11	Phylic Philody	
				1			
				l			
				i			

### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

## (57)【要約】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示領域及び周辺領域を有する第1の基 板と、対向電極を備え該第1の基板に対し所定の間隙を 介し対面配置された第2の基板と、該間隙内に保持され た液晶層とを有する液晶表示装置であって、

前記表示領域にはマトリクス状の画素電極とこれを駆動 するスイッチング素子が集積形成されており、

前記周辺領域には、該表示領域を囲むガードリングとな る金属膜が形成されており、

前記金属膜は、スリットパタンにより細分化された部分 10 片の集合からなる事を特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記金属膜の各部分片は1mm以下の幅寸 法に細分化されている事を特徴とする請求項1記載の液 晶表示装置。

【請求項3】 前記金属膜の各部分片は0.6m以下の 幅寸法に細分化されている事を特徴とする請求項1記載 の液晶表示装置。

【請求項4】 前記金属膜はアルミニウムからなる事を 特徴とする請求項1配載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記金属際は、表示領域との境界に沿っ 20 て遮光の為の枠パタンを有している事を特徴とする請求 項1記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

『産業上の利用分野』本発明は、各々スイッチング妻子 を有する複数の画素電極がマトリクス配列したアクティ ブマトリクス型の液晶表示装置に関する。より詳しく は、表示領域を囲むガードリングの構造に関する。

[0002]

【従来の技術】本発明の背景を明らかにする為、図4を 30 参照1.て従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の 構造を簡潔に説明する。図示する様に、ガラス基板10 0上には画素を駆動するスイッチング素子として薄膜ト ランジスタ (TFT) 101が形成されている。又、T FT101に選択信号を供給する為のゲートライン10 2、同じく画像信号を供給する為の信号ライン103、 画素電極104等が形成されている。さらに、TFT1 01及び画素電極104を含む表示領域を囲む様にガー ドリングとなる金属膜105が形成されている。このガ ラス基板100には所定の間隙を介して対向基板106 40 がシール材107により接合されている。対向基板10 6の内表面には対向電極108が形成されている。下側 のガラス基板100と上側の対向基板106との間には 液晶層109が保持されている。シール材107は前述 した金属膜105と整合した状態で両基板100、10 6の周辺領域に沿って配設されている。

【0003】図5は、図4に示した従来のアクティブマ トリクス型液晶表示装置の模式的な平面図である。図示 する様に、金属膜105はガラス基板100の周辺領域

城110を囲んでいる。表示領域110内には、前述し た様に画楽電極104及び薄膜トランジスタ101が集 積的に形成されている。又垂直駆動回路111が形成さ れておりゲートライン102を介して個々の薄膜トラン ジスタ101に接続している。水平駆動回路112も形 成されており信号ライン103を介して個々のTFT1 01に接続している。ガラス基板100の上端側で露出 した表面には外部接続用の引出電極113が形成されて おり、ガードリングとなる金属膜105と交差して垂直 駆動回路111や水平駆動回路112と接続している。

【0004】以上の説明から理解される様に、金属膜1 05は内側の表示領域110を取り囲み、ガードリング としてTFT101を外部の静電気等から保護する。加 えて、シール材107と整合させる事によりガラス基板 100の表面に存在する配線段差等を吸収し平坦化させ て液晶層109の厚みを均一にしている。即ち、ガード リング金属膜105は製造工程における静電ダメージか らTFT等を保護するとともに、液晶セルギャップを均 一に制御する機能を有し、 歩留りと表示画質を改善する 事ができる。さらに、このガードリング金属膜105は 遮光層としても機能する。

100051

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述した 従来構造の場合、ガードリングは帯状に連続した金属膜 105からなり全体として大きな面積を有する為、後丁 程で熱処理を加えるとその膜ストレスにより所謂ヒルロ ックが発生しやすいという課題がある。このヒルロック は金属膜105を構成している物質のエレクトロマイグ レーションやストレスマイグレーションに起因してお り、金属粒界部に突起形状となって現われる。ヒルロッ クが発生すると金属鰈105表面の平坦性が掲かわれる 為シール材107の厚みに変動が生じ液晶セルギャップ 不良の原因となる。あるいは、シール部からの液晶漏れ の原因ともなる。又、場合によってはこのヒルロックに より金属膜105の遮光性が損なわれ、所謂光抜けの原 因となる。ガードリングの光抜けは画素電極等を含む表 示領域から離れている為画像品質に直接影響はないが、 バックライト等を組み込んだ場合表示領域周辺からの光 抜けは外観品位を損なう事になる。このヒルロックの発 生は特に金属膜105の構成材料としてアルミニウムを 採用1.た時に大きな問題となる。 金属アルミニウムは4 00℃程度の比較的低温加熱処理でも容易にヒルロック が発生しやすい。

[0006]

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課 題に鑑み、本発明はガードリング金属膜に対して熱処理 を加えてもヒルロックの発生を抑制でき、液晶セルギャ ップ不良、液晶漏出、光抜け発生等のない液晶表示装置 を提供する事を目的とする。かかる目的を達成する為に に沿って連続的な帯状にパタニングされており、表示領 50 以下の手段を講じた。即ち、本発明にかかる液晶表示装

置は、基本的な構成要素として、表示領域及び周辺領域 を有する第1の基板と、対向電極を備え該第1の基板に 対し所定の間隙を介し対面配置された第2の基板と、該 間隙内に保持された液晶層とを有する。前記表示領域に はマトリクス状の画素電極とこれを駆動するスイッチン グ素子が集積形成されている。一方前記周辺領域には該 表示領域を囲むガードリングとなる金属膜が形成されて いる。本発明の特徴事項として前記ガードリング金属膜 はスリットパタンにより細分化された部分片の集合から なる。好ましくは、前記金属膜の各部分片は1mm以下の 10 幅寸法に細分化されている。さらに好ましくは、各部分 片はO、6mm以下の幅寸法に細分化されている。かかる 構成を有するガードリング金属膜は例えばアルミニウム からなる。又、前記ガードリング金属膜は該表示領域と の境界に沿って遮光枠パタンを有している。

### [0007]

【作用】本発明によれば、ガードリング金属膜にはスリ ットパタンが形成されており例えば 1 mp以下の幅寸法に 細分化されている。但し細分化された部分片の集合は全 体として導通がとれておりガードリングの機能を果た す。ガードリング金属膜にスリットパタンを入れると連 統面積を縮小化でき、膜ストレスによるヒルロックの発 生が抑制される。仮に、ガードリング金属膜の連続した 部分の面積が大きいと、際ストレスにより後工程の熱処 理でヒルロックが発生しやすくなる。面積幅が 1 mmを超 えると膜ストレスがかなり大きくなり、高い確率でヒル ロックが発生する。面積幅を O. 6mm以下に制限すれ ば、完全にヒルロックを抑制する事ができる。

### [0008]

【実施例】以下図面を参照して本発明にかかる液晶表示 30 装置の好適な実施例を詳細に説明する。図1は本発明に かかるアクティブマトリクス型液晶表示装置の基本的な 構成を示す模式的な平面図である。図示する様に本液晶 表示装置は、第1の基板1と、第2の基板2と、両者の 間に保持された液晶層とからなる。第1の基板1は中央 の表示領域3と周辺領域4とを有している。表示領域3 にはマトリクス状の画素電極 5 とこれを駆動するスイッ チング素子として薄膜トランジスタ (TFT) 6が集積 形成されている。一方周辺領域4には表示領域3を囲む ガードリングとなる金属膜7が形成されている。本例で はこの金属膜7はアルミニウムからなる。金属膜7はス リットパタン8により細分化された部分片9の集合から なる。本例ではスリットパタン8は直線状に形成されて おり、金属膜7の連続帯は2本の平行な部分片9に細分 化されている。但しスリットパタン8の形状は図示の例 に限られるものではない。部分片9は細分化されている が、周辺領域4の各コーナ部で互いに接続されており同 電位レベルを保持してガードリングの機能を奏する。部 分片9の幅寸法は1mm以下に設定されている。仮に幅寸

ヒルロックが発生する。なお部分片9の幅寸法を0.6 mm以下にすれば完全にヒルロックを防止できる。この為 には、例えばスリットパタン8の本数を増やせば良い。 なおスリットパタン8を形成すると金属膜7の遮光性が 失われる。しかしながら本来遮光性は表示領域3から一 定距離範囲について要求されており、それより外側の範 囲に関してはスリットパタン8が存在しても支障はな い。この点に鑑み、本実施例ではスリットパタン8を直 線状に形成する事により、表示領域3との境界に沿って 遮光枠パタン10を残す様にしている。図から明らかな 様に、この遮光枠パタン10はスリットパタン8の内側 に位置する部分片9により構成されている。

【0009】ガードリング金属膜7で囲まれた表示領域 3内には、前述した様に画素電極5がマトリクス状に配 列しており個々の液晶画素を構成する。各画素電振5に はTFT6が接続されている。TFT6のゲート電極に はゲートライン11が接続されており、同じくソース電 極には信号ライン12が接続されている。複数のゲート ライン11は垂直駆動回路13に接続される一方、複数 の信号ライン12は水平駆動回路14に接続される。垂 直駆動同路13はゲートライン11を介してTFT6を 線順次で選択するとともに、水平駆動回路14は信号ラ イン12を介して、選択されたTFT6を通じ対応する 画素電極5に画像信号を供給する。

【0010】第1の基板1の上端部には外部接続用の引 出電極15も形成されており、ガードリング金属膜7と 交差して垂直駆動回路13や水平駆動回路14と接続し ている。この引出電極15はガードリング金属膜7と同 一のアルミニウムで構成されている。理解を容易にする 為引出雷極 15とガードリング金属膜 7の交差部の拡大 パタン形状を示しておく。図示する様に、ガードリング 金属膜7の帯は部分的に除去されており、この部分に引 出電極15が延在している。分離した金属膜7は例えば 所定の形状にパタニングされた多結晶シリコン膜16に より互いに接続されている。この多結晶シリコン膜16 は例えばゲートライン11と同時に形成され、金属膜7 や引出雷極15とは層間絶縁際により互いに絶縁されて いる。この引出電極15は外部への電気接続をとる為に 垂直駆動回路13や水平駆動回路14からシール材の外 に向って配線されている。従って、この引出電極15の 中間部はシール部をまたぐ事になる。本構造ではシール 部において引出電極15の両側に近接してガードリング 金属膜7が設けられている。従ってシール部全体を略平 坦化する事が可能である。即ち、引出電極15とガード リング金属膜7は同一膜原のアルミニウムで形成されて おり段差は除かれている。なお、この部分のガードリン グ金属膜7は引出電極15を通す為分割されており、細 分化しているので特にスリットパタン8を設けていな い。しかしながら、より効果的にヒルロックを抑制する 法が1㎜を超えると膜ストレスが大きくなり高い確率で 50 為、スリットバタンを設けても良い事は勿論である。

【0011】図2は、図1に示したアクティブマトリク ス型液晶表示装置の断面構造を表わしている。図示する 様に、ガラス又は石英等からなる第1の基板1上には薄 膜トランジスタ (TFT) が集積形成されている。図を 見やすくする為2個のTFTのみが示されている。一方 のTFT6は対応する画素総極5をスイッチング駆動す る為に用いられ、他方のTFT17は画素電極のマトリ クスアレイを順次選択駆動する為の駆動回路を構成す る。個々のTFTは所定の形状にパタニングされた多結 晶シリコン膜18により構成されている。この多結晶シ 10 リコン膝18は、例えばLP-CVD法により50nmの 厚みで成膜される。この多結晶シリコン膜18上に、S iO, からなるゲート絶縁障19を介して、ゲート電極 Gが形成されている。なおTFT6のゲート電極Gはゲ ートライン (図示せず) から延設されている。これらゲ ート電極G及びゲートラインはLP-CVD法により同 時に成膜され、不純物をドープした厚み350nmの多結 晶シリコン膜からなる。その上には第1層間絶縁膜20 が被覆されている。この第1層間絶縁膜20は、例えば AP-CVD法により成膜された600nmの厚みを有す 20 るPSG膜からなる。さらにその上にはスパッタリング により、例えば600mの厚みでアルミニウム膜が成膜 される。このアルミニウム際は所定の形状にパタニング され、信号ライン12、配線電模22、ガードリング金 属膜7等になる。信号ライン12は第1層間絶緑膜20 に設けられたコンタクトホールを介してTFT6のソー ス領域Sに電気接続している。又配線電極22は同じく 第1層間絶縁膜20に設けられたコンタクトホールを介 してTFT17のソース領域S及びドレイン領域Dに電 気接続している。アルミニウム膜の上には第2層間絶縁 30 膜23が成膜されている。この第2層間絶縁膜23は例 えばAP-CVD法により400mの個みで堆積された PSG膜からなる。さらにその上にはスパッタリングに よりITO等からなる透明導電膜が150mmの厚みで成 膜される。この透明導電膜は所定の形状にパタニングさ れ画素電極5となる。画素電極5は第2層間絶縁膜23 及び第1層間絶縁膜20に設けられたコンタクトホール を介してTFT6のドレイン領域Dに電気接続してい

【0012】第1の基板1に対し所定の間隙を介し第2 40 の基板2が対向配置されている。この第2の基板2はシ ール材24により第1の基板1に接合されている。シー ル材24はスクリーン印刷等によりガードリング金属膜 7と整合する様に配設されている。ガラス等からなる第 2の基板2の内表面には所定の形状にバタニングされた ブラックマスク25と、絶縁膜26を介して重ねられた 対向電極27が形成されている。ブラックマスク25は TFT6やTFT17を遮光する様にパタニング形成さ れている。第2の基板2側に形成されたプラックマスク

7とにより画素電板5以外の部分が被覆され所望の遮光 構造が得られる。最後に、第2の基板2と第1の基板1 との間に液晶層28が封入保持される。この液晶層28 は例えばツイスト配向されたネマティック液晶からな

【0013】本発明の特徴要素となるガードリング金属 膜7は、TFTや画素電極を含む表示領域を取り囲む様 に設けられている。前述した様にガードリング金属膜7 は信号ライン12や配線電極22と同時にパタニングさ れ、原み600mのアルミニウムからなる同一材料で機 成されている。ガードリング金属膜7は電気的に内側に 位置するTFTを保護するとともに、シール材24と整 合して接着部の平坦化を図っている。ガードリング金属 膜7はスリットパタン8により細分化されている。これ によりアルミニウムのマイグレーションを抑止しヒルロ ックの発生を防いでいる。ヒルロックが発生しないの で、金属膜7の上に積層した第2層間絶縁膜23が剝離 する惧れがない。従ってシール材24の接着性が損なわ れないので液晶層28の漏出が生じない。

【0014】図3は、本発明にかかる液晶表示装置の第 2 実施例を示す模式的な平面図である。基本的な構成は 図1に示した第1実施例と同一であり、対応する部分に は対応する参照番号を付して理解を容易にしている。異 なる点は、ガードリング金属膜7に形成されたスリット パタン8が直線状ではなく、規則的に配列した微細な十 字からなる事である。この様な十字スリットパタンによ っても金属膜 7 を細分化でき、各部分片 9 は 1 mm以下の 幅寸法となっている。ガードリング膜7の帯に沿って全 面に十字スリットパタン8を設けると、これに応じて光 漏れが生じる事になる。しかしながら規則的なパタンを 有する光漏れは必ずしも外観を損なう事はなくむしろ修 飾効果を奏する場合もある。逆にランダムに発生すると ルロックにより光漏れが生じると明らかに液晶表示装置 の外観を損なう事になる。なお機能的な遮光が必要な場 合には、第1実施例と同様に表示領域3の境界に沿って 連続する遮光枠パタンを設ければ良い。但しその幅は1 mm以内に抑える事が好ましい。

【0015】なお、上述の実施例においては、ガードリ ング金属膜として600nmの厚みを有するアルミニウム 脚を用いたが、本発明はこれに限られるものではない。 十分に低抵抗で且つ外部への引出電極と同一材料であれ ば良い。ガードリング金属膜の遮光性は可視光領域(4 00nm~700nm) において透過率が1%以下好ましく は0. 1%以下であれば良い。材料としては、アルミニ ウム (A1) の他に、Cr、Ni、Ta、Ti、W、C u, Mo, Pt, Pd等の金属、及びこれらの合金、シ リサイド等を用いる事ができる。厚みは各々の材料によ り所定の遮光性を満足できれば良く、一般に50m以上 である。又、本実施例においては、ガードリング金属膜 25と第1の基板1側に形成されたガードリング金属膜 50 に設けられたスリットパタンは直線状又は微細な十字状

であったが、本発明はこれに限られるものではない。 一般に 1.0 mm以下好ましくは 0.6 mm以下の寸法でガードリング金属膜を細分化できれば良い。 仮に、 1.0 mm 以上の細分化幅に設定するとヒルロック抑制効果が低下する。

【日の16】本実施例においてはTFTの半導体層とゲート電極及びゲートラインは多結晶シリコンを用い、ゲート絶縁機はSiO・を用い、信号ラインはアルミーウムを用いているが、本発明にこれに限られるものではない。TFTの半導体層は例えばアモルファスシリコンを用いても良い、ゲート電機を関してはTa,A1,C 下等を用いても良い、ゲートを繰りませる。信号ラインは例えばTa,Cr,Mo,Mi等を用いる事ができる。信号ラインは例えばTa,Cr,Mo,Mi等を用いる事ができる。加えて、本発明は薄膜トランジスタとしてブレーナ型、正スサが型欠に遅いる場合に発用したアクターが型、正スカップの大温を入り型のの様と利用いたアクティブマトリクス型被晶表示装置にも適用可能である事は勿論であ

## [0017]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によれば、表 景領域を題むガードリング金属領にスリットバタシを設 け 1 ms以下の幅寸法で総分化を図っている。この総分化 により膜ストレスの緩和が起こるあマイグレーションが 生じにくくなりヒルロックの発生が抑制される。この あ、シール材との界面におけるガードリング金属膜の平 坦性が縁終でき液温セルギャップ不良の発生が防げる。\* \* 又ガードリング金属膜の上に重ねられた層間絶縁膜の剥 離が生じないので液晶の濁出を防げる。 さらにはセルロ ックに起因するランダムなガードリング金属膜の光抜け が改善でき外側を相なう惧れがない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるアクティブマトリクス型液晶表示装置の第1実施例を示す平面図である。

【図2】図1に示したアクティブマトリクス型液晶表示 装置の断面図である。

い。TFTの半導体層は例えばアモルファスシリコンを 10 【図3】本発明にかかるアクティブマトリクス型液晶表 用いても良い。ゲート電極及びゲートラインは例えばシ 示装置の第2実施例を示す平面図である。

【図4】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の 一例を示す断面図である。

【図5】同じく従来のアクティブマトリクス型液晶表示 装置の一例を示す平面図である。

# 【符号の説明】

- 1 第1の基板
- 2 第2の基板
- 3 表示領域
- 20 4 周辺領域
  - 5 画素電極
  - 6 薄膜トランジスタ
  - 金属膜
    スリットパタン
  - 9 部分片
  - 10 遮光枠パタン 15 引出電極

(図1)

